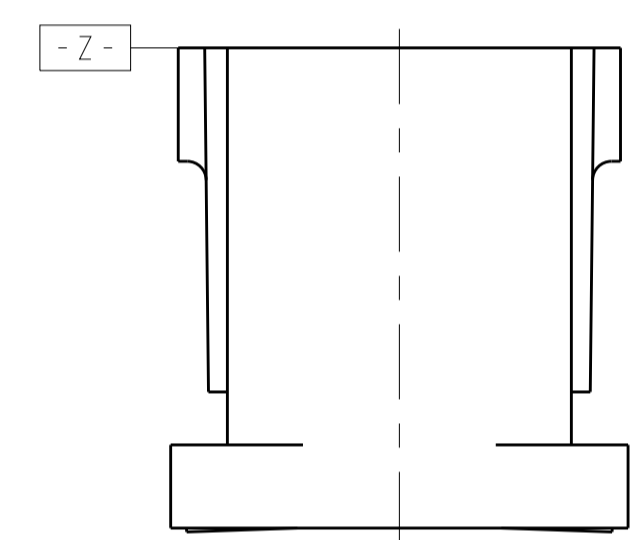
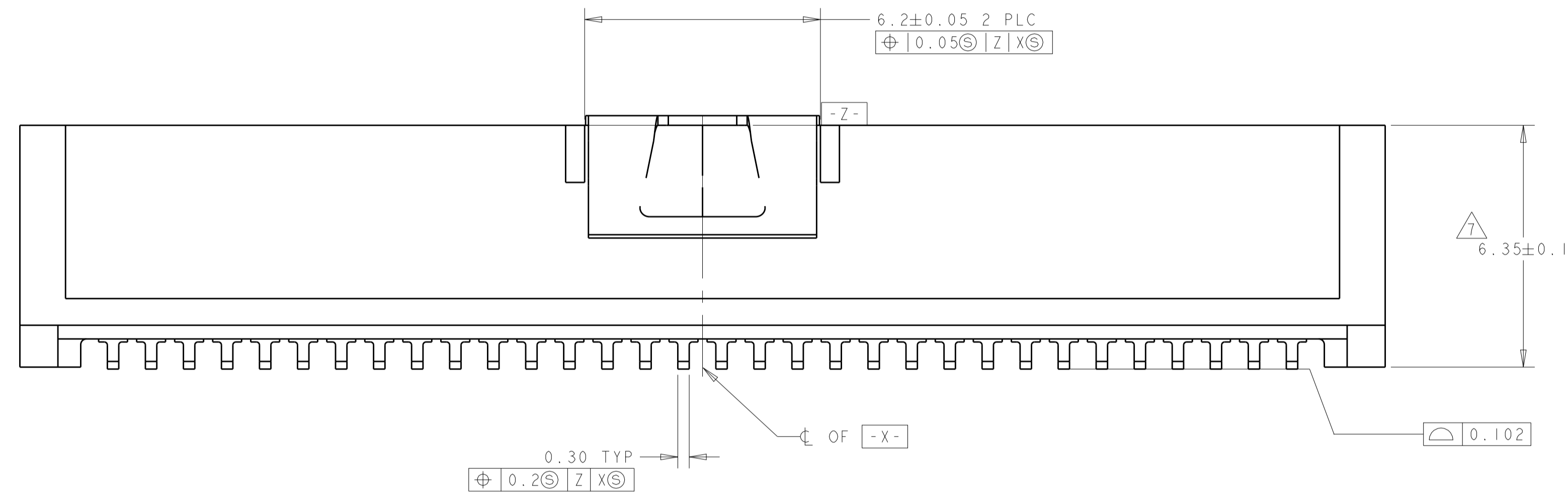
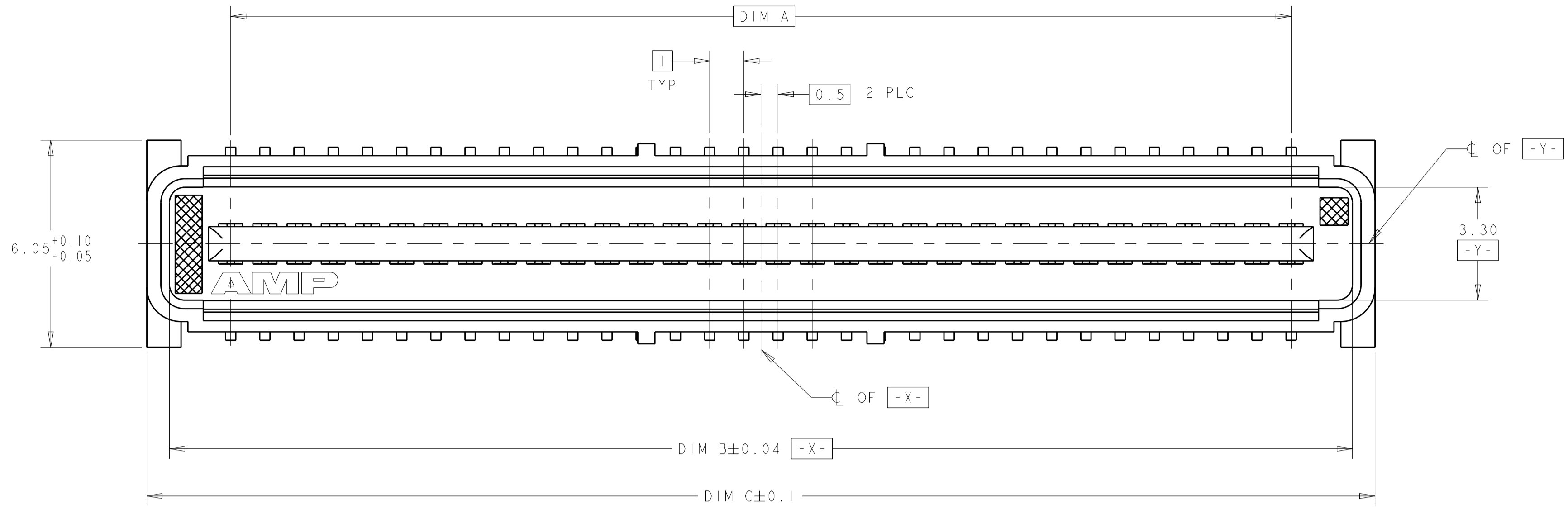
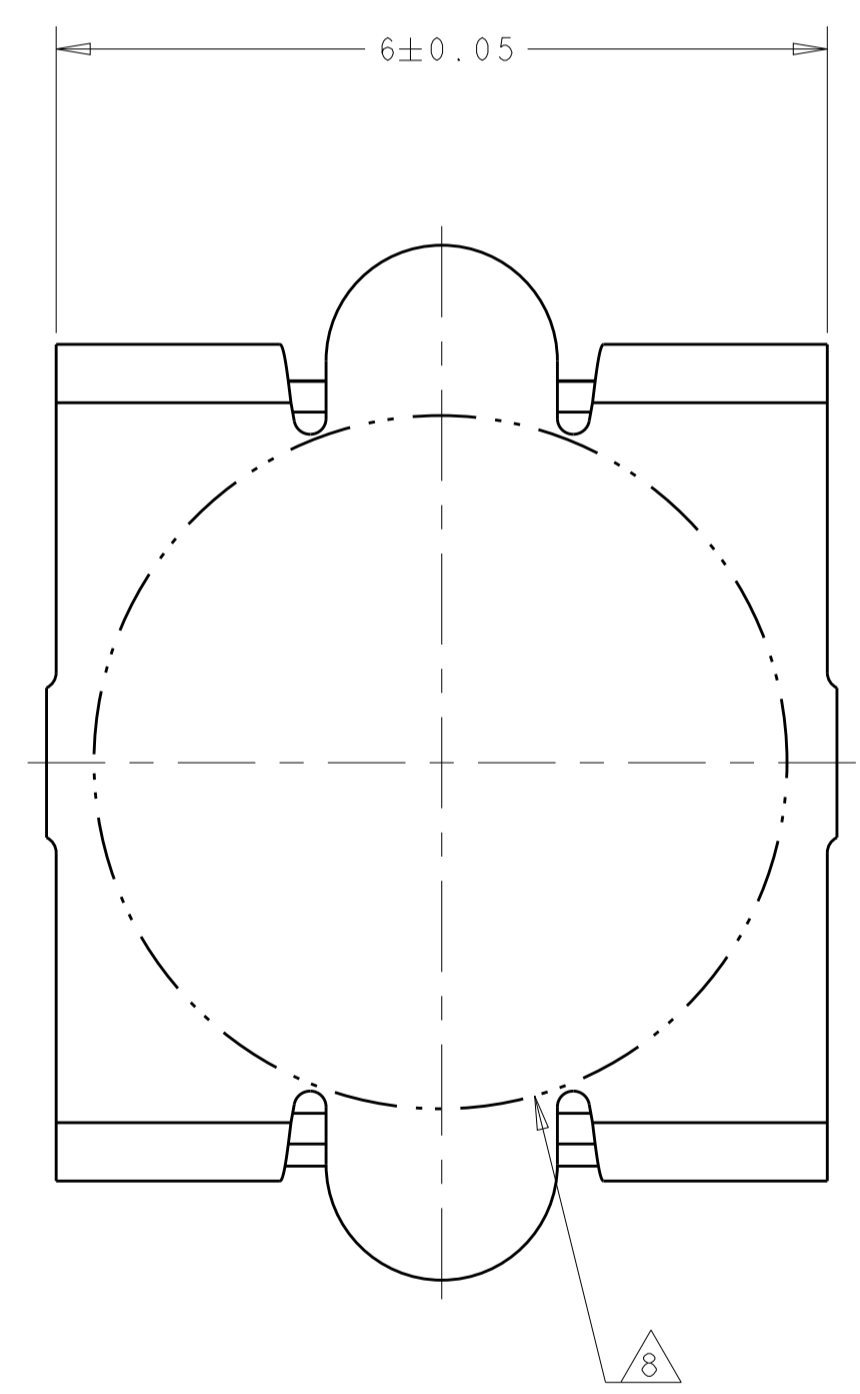
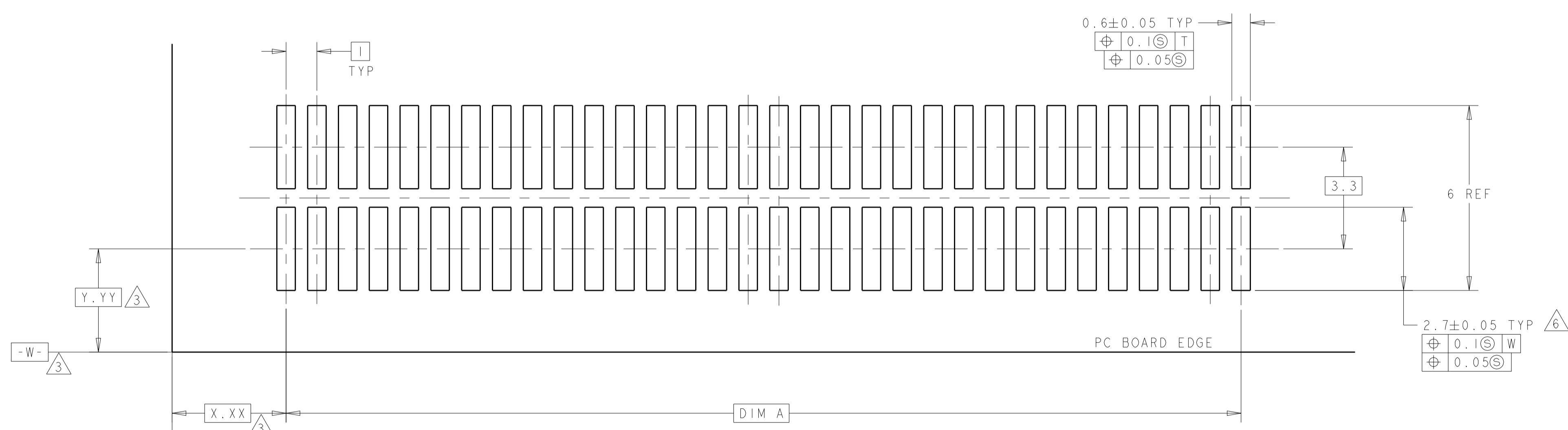


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
AD	00	J		REVISED PER ECR-14-016951	11FEB2015	J.T	W.H



- 1. HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER COLOR: BLACK. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- 2. CONTACT FINISH: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER, MATING SURFACES PLATED TO MEET PLI PERFORMANCE REQUIREMENTS OF INDUSTRY SPECIFICATION EIA-700AAAB, SOLDER TAILS PLATED TIN-LEAD.
- 3. DATUM LOCATIONS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY THE CUSTOMER. CONSULT AMP ENGINEERING WHEN PLACING MULTIPLE CONNECTORS ON A PC BOARD.
- 4. PACKAGED IN TAPE ON REEL PER EIA-481.
- 5. VACUUM COVER DESIGNED FOR 4mm DIA. NOZZLE. VACUUM COVER TO BE REMOVED AFTER SOLDERING. VACUUM COVER REMOVED FROM SOME VIEWS FOR DIMENSIONAL CLARITY.
- 6. SHORTER SOLDER LANDS MAY BE USED PER EIA 700AAAB, HOWEVER 2.7 LENGTH ASSURES OPTIMUM SOLDER FILLET REGARDLESS OF MANUFACTURER OF CONNECTOR.
- 7. REFERRED TO AS DIM N IN EIA 700AAAB SPECIFICATION.
- 8. 5.5 MIN DIAMETER TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP. CONTACT FINISH: 0.002 MINIMUM BRIGHT TIN-LEAD (93-7) ON SOLDER AREA, 0.00127 MINIMUM GOLD ON MATING AREA, BOTH OVER 0.00127 MINIMUM NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 9. OBSOLETE PART NUMBER.



VACUUM COVER

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

FINISH	DIM C	DIM B	DIM A	MATING CONNECTOR	STACK HGTS	POS	PART NO
8	45.9	44.58	41	120528-2	8	84	1-120532-2
8	35.9	34.58	31	120528-1	8	64	1-120532-1
2	45.9	44.58	41	120528-2	8	84	120532-2
2	35.9	34.58	31	120528-1	8	64	120532-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DMN J. REED 2/11/97
 CHK L. VO 2/11/97
 APVD - NAME

STE TE Connectivity

PRODUCT SPEC: 502-1079
 APPLICATION SPEC: 114-25045
 WEIGHT: -
 CUSTOMER DRAWING

PLUG ASSEMBLY, W/ COVER, 1.0mm FH (IEEE1386) CONNECTOR

SIZE: 114-25045
 CAGE CODE: 114-25045
 DRAWING NO: A100779
 SCALE: 17:1

RESTRICTED TO: -
 SHEET: 1 OF 1
 REV: J

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9